

標 題	Moldex3D 軟體技術與應用
內 容	<p>Moldex3D軟體技術與應用</p> <p>(演講者：科盛科技股份有限公司 李榮坤高級工程師)</p> <p>地點：E602 修齊講堂</p> <p>時間：102 年 5 月 22 日 (星期三) 9：10~12：00</p> <p>歡迎有興趣的老師、同學踴躍參加</p>